# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

## (2) Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-12823 (1990) "SEMICONDUCTOR DEVICE"

The following is an extract relevant to the present application.

The invention disclosed in the above reference relates to an improvement of a plane structure of a semiconductor device. As shown in Fig. 1, a gate electrode overlaps an element isolation insulating film by "a", and the width (L) of an end portion of the gate electrode is set greater than the width (l) of the gate electrode located on an active area.

⑲日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ◎ 公開特許公報(A) 平2-12823

Dint. Cl. \*

陰別記号 广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月17日

H 01 L 21/3205 29/784

6824-5F H 01 L 21/88 8422-5F 29/78

301 G

審資請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

9発明の名称 半導体装置

②特 顧 昭63−162878 ②出 顧 昭63(1988)6月30日

② 発明者 近藤

俊 浩 長野

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

勿出 顧 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 并理士 上柳 雅誉 外1名

男 福 宝

1.発明の名款

半導体装置

#### 2.特許請求の範囲

5. 気男の計論な説明

【避果上の利用分野】

本男明は中導体装備の平面構造の改良に関する

#### 【従来の技術】

特爾平2-12823(2)

#### [発明が解決しようとする原屋]

かかる従来特益に於いて、フォトリングラフィ - 時のアライナーの性能つまり肝像皮によるが、 茂糖化にともないマスク上では富力を示していた。 ゲート電極遊話の角が、丸くなりゲート長んが 1.5 a以下になるとほぼアート長しを直径とする 半円形の形状を示す機になり 4 = 1.0 μ 前後以 下となるとさらにこの傾向ははけしい。つまりか ート電腦の菓子分離組上のオーバーラップをはこ の状況において、最悪の状態つまりゲート長んが パンチスルーし始めるギリギリの寸法になったと すると、エージョに触少してしまうことになる。 つまり遊に 4 を確保するためには 4/2 だけこのオ ーパーラップ量を増やさなければならず、これが 海集體化、大容量化の大きなネックとなった。

一方妻子分離の労徒がLo008方式の時には 第5回(a)に示す様にマスタ寸波▼ MASE に対してパーズヴィータと呼ばれる部分の分だけ、 能動業子領域の幅をは小さくなるものの、オーバ ーラップ量の必要の値はこの分だけ増えるナイ

欧県子分離地議政上にある政第一の記載層の掲載 が放棄千分離絶縁度上に於いて、少なくとも前配 ると  $(\sqrt{L^2-L^2}+L-L)/_2$  となる。 ゲート電偶部の幅より広いことを特徴とする単導 体技術であり、さらに前記案子分離絶縁模領域が シリコン差板に凹部を形成し、凹部に造典裏を埋 めてなることを特殊とする半導体装置である。

#### [実放例]

本品明の奨施例を第1図(ェ)~第1回(4) に示す。尚図中に於いて第2歳~第 型中の符号 と関一符号は同一又は相当部分を示す。

第1回( a ) はゲート電量2の端部がゲート幅 **しょり大きいしとなった場合を示すもので(←)** はマスタ上のパターン形状、(♪)が実際のパタ ーンの形状を示している。このとをゲート電圧爆 高は大くなっているので、従来報道と同様に千円 状になるものの、実効的なオーバーラップ量は

$$a = (L/2 - \sqrt{(L/2)^2 - (L/2)^2})$$

$$= a - (L - \sqrt{L^2 - L^2})/2$$

となる。(関中に於いてもはンリコン酸化説、7 はシリコン強化額) しかし、微紺化に伴いこの パーズヴィークの分くが無視し得なくなり、Si に謂を形成し絶殺物を返める分類が用いられ始め て来た。かかる分離方式の場合能動者子領域の略 ▼はマスク寸法▼ MASK に対してほぼ同一寸法 に形成できるため、実質的には優和化に伴なう業 子分雑方法の姿質により、オーバーラップ並のは さらに余裕が小さくなっていく、つまり一定の糸 格の寸法をとるには食者を拡げなければならず問 回となった。

本発明は以上の知き問題点を解決する半導体数 置を提供することを目的とする。

#### 【課選を訴決するための手段】

本発明は、半球体益根上に形成された景子分類 絶縁数とゲート的縁級とゲート電極および記録層 となるべき第一の配線形からなる半導体管壁に於 いて、紋ケート絶異醇上に形成されたゲート電笛 となるべき放第一の記録感とこの延長上にあり、

となる。つまり従来条件でのエージとの単をみ

ルー1.0とショ1.5とすると0.31 #となりこ の分だけ従来条件より縮小できることがわかる。

また、図1(c)。(d)はそれぞれ第二の実 舞例のマスク上のパターンと実際のパターンを示 す。これも第一の実施例と同様であることは容易 にわかる.

以上の様に本博造を用いることにより、ゲート 電経端部のオーバーラップ愛をマスク上弦型せず に実効的に長くし、余裕を持たせることができる

このとも、本博造はマスクデーメーのみを変更 すればできるため工程的な増加はなく簡単であり またもの値を適当に数定することにより、実効的 なオーバーファブ量をコントロールできる。

#### [発明の効果]

本発明の構造をとることにより、ゲート進貨路 部の選子分類絶縁膜の上でのオーバーラップ型の

#### 特閒平2~12823(3)

実効的な を大きくすることができ、アライメント時の余裕の拡大あるいは、この部分の紹介による高密度化が実現できる。

#### 4.図面の簡単な説明

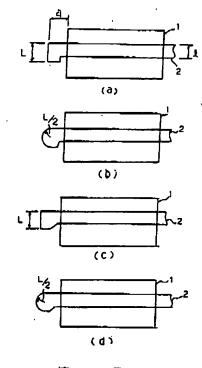
第1四( 4) ~ ( 4) は本知明の説明図、第2 図( 4) ~ ( 4) および第5図( 4) ~ ( c) は 従来排資の説明図であり、図中図一符号は同一箇 所又は相当部分を示す。

- 1 … … … アクティブ領域
- 2 ……ゲート電極となる第一の記録層
- 4 … … 需子分類結構表
- 5 … … かート語録牒
- 6 … … … シリコン酸化饃
- 7 …… ・ シリコン室化膜
- a………ゲー♪常倍の幸子分離結果膜上のオー

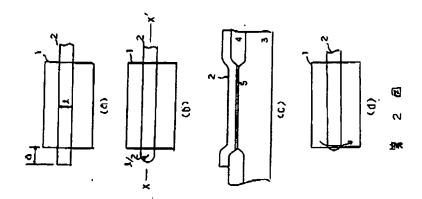
パーラップ量

レ………ゲート幅

L………ゲート備節の寸法



第 1 区



2001年 6月18日(月)15:15/蓄積15:15/文書番号5304248946 P 2

출력 일자: 2000/8/1

발송번호: 9-5-2000-018913132

**수신 :** 서울특별시 서초구 양재동 275-7 KEC빌딩

발송일자: 2000.07.31 제출기일: 2000.09.30

17旁

김창세 귀하

137-130

2000. 8. 0 1

를 가게

. HE

### 특허첫

### 의견제출통지서

출원인

성명 미쓰비시엔키 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980960919)

주소 일본국 도쿄도 지요다쿠 아루노우치 2초에 2반 3고

대리인

성명 김창세

주소 서울특별시 서초구 양재동 275-7 KEC빌딩 17총

출원번호

10-1998-0029878

발명의 명칭

반도체 장치

No.

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어서 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하으나 의견이 있거나 보접이 필요할 경우에는 상기기일까지 의견서 또는 보정서를 제출하여 주시 기 바랍니다.( 상기기일에 대한 연장은 매회 1월단위로 연장할수 있으며, 별도의 기간연장승인 통지 는 하지 않습니다)

#### [이 유]

이 출원의 독허청구범위 제1항 내지 3항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에 서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명한 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

본원발명은 게이트전곡의 마진부의 형상에 특징이 있는 반도채장치에 관한 것이나, 인용참증1(일본공개특허공보 평9-23009호(공개일 1997.01.21)), 인용참증2(일본공개특허공보 평2-12823호(공개일 1990.01.17)), 인용참증3(일본공개특허공보 평5-13449호(공개일 1993.01.22))에는 게이트전국의 마진부의 형상에 특징이 있는 반도체장치에 관한 설명이 나타나 있습니다.

본원의 게이트 끝부분의 형상을 걸게, 굴곡부를 갖게, 또는 접속시키는 형상을 갖도록 구성하는 것은, 인용참중1 내지 3의 게이트 끝부분의 형상을 길게, 굴절부를 갖게, 또는 게이트를 접속시키는 구서움 갖게 하는 것과 유사하여, 본원의 청구병위 제1항 내지 3항의 반도체장치는 인용참중1 내지 3의 반도체장지에서 당본야의 통상의 지식을 가진자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.(제29조2항)

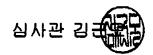
#### [첨 부]

점부 1 인용참증1(일본공개특허공보 평9-23009호) 첨부2 인용참증2(일본공개특허공보 평2-12823호) 첩부3 인용참죠3(일본공개특허공보 평5~13449호)

끝.

2000.07.31

특허청 심사4국



<<안내>>

문의사항이 있으시면 # 042-481-5985 호 문의하시기 바랍니다.